

මෙම මාදිලියේ වාහනයේ මුහුණතේ ඇති ABS මෙහෙයුම් පද්ධතිය, ඩිජිටල් මෙහෙයුම් පද්ධතියක් වන අතර, එය වාහනයේ භාරය, පාර තත්ත්වය සහ වාහනයේ වේගය මත පදනම්ව බ්레이크 පීඩනය ස්වයංක්රීයව පාලනය කරයි. මෙම මාදිලියේ වාහනයේ Bluetooth 5.3 මගින් සම්බන්ධ කළ හැකි ඩිජිටල් මෙහෙයුම් පද්ධතියක් වන අතර, එය වාහනයේ භාරය, පාර තත්ත්වය සහ වාහනයේ වේගය මත පදනම්ව බ්레이크 පීඩනය ස්වයංක්රීයව පාලනය කරයි. මෙම මාදිලියේ වාහනයේ Bluetooth මගින් සම්බන්ධ කළ හැකි ඩිජිටල් මෙහෙයුම් පද්ධතියක් වන අතර, එය වාහනයේ භාරය, පාර තත්ත්වය සහ වාහනයේ වේගය මත පදනම්ව බ්레이크 පීඩනය ස්වයංක්රීයව පාලනය කරයි.

0000 000000 0 00000 00000 000000 3 - 2 0000000 0 00000000 00 0000000 00000 600 00000000 0000 00000
 0000000 00000 0000000000 0000 .0000000 4 0000 3 00 0000000 - C 5 00000000 000000 00 .0000000W 0 00000
 0000000 00 0000000 0000000 0000000 000000 .00000000 0000000 00000 IPX5 0 00 0000000 00000 - 0000 0000000 0000
 00000000 80 00 0000.



:

: □□□□□□ □□□

[illegible]

Jaskey Limited 係一間於香港註冊之公司，其業務乃為香港及中國內地之客戶提供各類保險及金融服務。本公司之業務乃為香港及中國內地之客戶提供各類保險及金融服務。本公司之業務乃為香港及中國內地之客戶提供各類保險及金融服務。

- □□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□

SEDEX 4P BSCI ISO9001

[illegible]

0000 00 00000000 00000000 00000000 000000 0000 00 -
 00000000 0000000000 0000000000 000000 sawolol . 00000000 000000 0000 00000000 00000000 000000 000000 000000

00000000 000000 0000 00 00 -
 00000 00 000000 T/T 0000000 0000 0000 000000 (000000 0000 0000000000 000000 000000 0000 0 30 000000) 0000000
 00 LC 000000 00 0000 00 0 00000 00000 00 00000000 00000 00000000 0 000000000 00000000 000000 0000 00 0000 00
 0000 000000 PayPal 00 Western Union 00 Alipay .000000

歡迎 貴 公司 參加 2014 年 香港 國際 電子 產品 展 -
 2014 年 香港 國際 電子 產品 展 HKTDC Hong Kong Electronics Fair 春季 及 秋季 展 Spring and Autumn Edition 及 CES Fair
 查詢 詳情 請 電 2342 2222 或 傳真 2342 2223 或 電郵 **info@jaskeyworld.com** ！

: □□□□□□□□ □□□

□□□□□□ □□□ □□□□□ □□ - OEM/ODM□

2022 年 12 月 31 日，本公司在研项目 10 个，其中 5 个为 OEM/ODM 项目，5 个 R&D 项目。2023 年 1 月 1 日，本公司在研项目 10 个，其中 5 个为 OEM/ODM 项目，5 个 R&D 项目。2023 年 2 月 28 日，本公司在研项目 10 个，其中 5 个为 OEM/ODM 项目，5 个 R&D 项目。2023 年 3 月 31 日，本公司在研项目 10 个，其中 5 个为 OEM/ODM 项目，5 个 R&D 项目。2023 年 4 月 30 日，本公司在研项目 10 个，其中 5 个为 OEM/ODM 项目，5 个 R&D 项目。2023 年 5 月 31 日，本公司在研项目 10 个，其中 5 个为 OEM/ODM 项目，5 个 R&D 项目。2023 年 6 月 30 日，本公司在研项目 10 个，其中 5 个为 OEM/ODM 项目，5 个 R&D 项目。2023 年 7 月 31 日，本公司在研项目 10 个，其中 5 个为 OEM/ODM 项目，5 个 R&D 项目。2023 年 8 月 31 日，本公司在研项目 10 个，其中 5 个为 OEM/ODM 项目，5 个 R&D 项目。2023 年 9 月 30 日，本公司在研项目 10 个，其中 5 个为 OEM/ODM 项目，5 个 R&D 项目。2023 年 10 月 31 日，本公司在研项目 10 个，其中 5 个为 OEM/ODM 项目，5 个 R&D 项目。2023 年 11 月 30 日，本公司在研项目 10 个，其中 5 个为 OEM/ODM 项目，5 个 R&D 项目。2023 年 12 月 31 日，本公司在研项目 10 个，其中 5 个为 OEM/ODM 项目，5 个 R&D 项目。

□□□□□□□□ □□□□□ □□ -

